

UV 激光打孔机 JG23T



用途:

主要用在电路板行业,对双面覆铜结进行通孔加工。

特征:

- 1、仅用于通孔加工,性价比高;
- 2、采用先进的飞行钻孔技术,大大提高加工品质和效率;
- 3、软件权限分三级管理,维护与管理更简易安全;
- 4、强大的日志功能,可适时的记录外几台的工 f 辑主程;
- 5、可与卷对卷或片对片进行自动上下料。

技术参数:

型号	JG23T
应用范围	电路板的通孔加工
综合加工精度 (正业条件)	$\pm 20 \mu m$
激光功率	11W@40kHz
激光波长	355nm
脉冲宽度	45ns~60ns@40KHz
频率范围	0-150KHz
能量控制	能量监控
对象	① 大加工幅面 ② 台面数量
	520mmX620mm 单光束、单平台
尺寸(L×W×H)	1600mmx1650mmx1940mm
重量	2300kg